

日立と SAP AG がグローバルビジネスにおける協業関係を強化

日立が「SAP グローバルテクノロジーパートナー」として、グローバルでプラットフォーム事業を強化

株式会社日立製作所(執行役社長:中西 宏明/以下、日立)とSAP AG(本社:独フルドルフ、共同CEO:ビル・マクダーモット、ジム・ハガマン・スナーベ/以下、SAP)は、両社で日立のプラットフォーム事業とSAP ソリューションを活用したグローバルビジネスでの協業関係を強化するために、「SAP グローバルテクノロジーパートナー」契約を4月28日に締結しました。これにより、日立の最先端、高信頼性なサーバ、ならびにストレージなどのプラットフォームをSAP ソリューションと組み合わせ、共同でシステム検証・構築を行い、米国や欧州をはじめとした世界各国のお客様へ提供していきます。

日立とSAPは、1994年に日本国内でのパートナーシップ締結を行い、国内のSAP創成期から協業を進めてきました。2008年12月に締結した「SAP グローバルサービスパートナー」契約によるソリューション面でのグローバル展開に加え、今回、協業関係を強化したことでハードウェア提供からコンサルティング、システム構築に至るまでトータルなSAPソリューションをグローバルで提供することが可能となります。

今回の契約締結により、日立はプラットフォーム上でSAPの最新技術などを利用可能とするために、「日立SAPコンピテンスセンタ」をSAP本社内に開設し、両社は、日立のサーバやストレージとSAP製品の稼働検証や日立独自技術との連携ソリューションの開発を行っていきます。また、グローバルでの共同マーケティング、ならびにソリューション販売を行うために、日立の関連会社であるHitachi Data Systems Corporation(本社:米サンタクララ、CEO:ジャック・ドメ/以下、HDS)も共同でビジネス活動を推進していきます。

さらに、SAPは、今後の成長戦略として、インメモリ・コンピューティングやモバイル、そしてクラウドに重点を置いており、日立は、インメモリ・コンピューティング製品であるSAP HANA(High-Performance Analytic Appliance)に、日立の統合サービスプラットフォーム「BladeSymphony」などのプラットフォームを対応させていく予定です。具体的には、「BladeSymphony」で提供している日立独自のサーバ仮想化機構Virtage(バタージュ)を活用した高性能仮想サーバとSAP HANAを組み合わせることで、より柔軟、かつ効率的なサーバ利用、システム運用の実現に向けて、「日立SAPコンピテンスセンタ」や既に米国・日本に設置しているCOIL(Co-Innovation Lab)でSAPと共同検証を進めていく予定です。

日立の情報・通信システム社エンタープライズサーバ事業部の事業主管 河村 俊明は次のように述べています。

「日立とSAPは、SAPジャパン創業当時から長い協業の歴史がありますが、2008年のSAPグローバルサービスパートナーに加え、グローバルテクノロジーパートナーとして新たな段階のパートナーシップを築くこ

とができたことを嬉しく思います。日立は情報・通信事業のほか、電力・電機、交通、都市基盤などの事業においてグローバルにビジネスを展開しています。今回のパートナーシップにより、ハードウェア提供からコンサルティング、システム構築まで、お客様に対してトータルでの SAP ソリューションを提供することが可能となります。さらに、SAP 製品と日立のプラットフォームの連携を進めることで、新たなソリューションを開発し、グローバルの多くのお客様に最適なソリューションを提供できるようになると確信しております。」

SAP AG の戦略アライアンス担当シニア・バイス・プレジデントであるケビン・イチプローニは次のように述べています。

「今回の日立とのグローバル・テクノロジー・パートナーシップは、お客様に価値とイノベーションをもたらすことになるでしょう。また、SAP は今後、日立製作所とともにお客様のビジネスの成長を支援します。ビジネスプロセスを変革させる強力なソリューションの提供により、導入コストの削減にも大きく貢献するでしょう。」

なお、5月15日(日)から18日(水)まで米国フロリダ州のオーランドで開催されている SAP SAPPHIRE NOW(SAP サファイア ナウ)の HDS ブース(ブース#2339)で、本合意に基づく SAP 製品と連携する最新の製品およびソリューションを紹介しています。

■他社商標注記

- ・SAP、SAP ロゴ、HANA、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名は SAP AG のドイツおよびその他世界各国における登録商標または商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

■お問い合わせ先

株式会社日立製作所

HCA センター 電話:0120-2580-12 利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

SAP ジャパン株式会社

電話: 03-3273-3500

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
